

## 關貿網路股份有限公司 函

地址：台北市南港區三重路19-13號6樓  
承辦人：許書豪  
電話：(02) 2655-1188#265  
傳真：(02) 3789-5788  
Email：oliver.hsu@tradevan.com.tw

受文者：中華民國西藥代理商商業同業公會

發文日期：中華民國113年1月30日

發文字號：關貿衛字第1130080209號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (113年\_藥品電子仿單外盒標籤業者說明會\_簡章\_v1.0.pdf)

主旨：本公司執行衛生福利部食品藥物管理署113年「用藥資訊平台-電子仿單精進及推動」計畫，辦理「藥品電子仿單/外盒標籤業者說明會」，惠請轉知所屬會會員踴躍報名出席，請查照。

說明：

- 一、食品藥物管理署（下稱食藥署）為推動藥品電子仿單及整合藥品外盒標籤資訊，委託本公司於食品藥物登錄平台（<https://fadenbook.fda.gov.tw/>）建置藥品電子仿單資料庫，開放藥品許可證持有者進行藥品電子仿單建檔及藥品外盒標籤上傳，並自111年5月30日起，食藥署將部分藥品之電子仿單建檔納入藥品查驗登記審查流程，另於113年1月2日起，修正藥品外盒標籤電子化審查流程。
- 二、並已建置藥品仿單查詢平台（<https://mcp.fda.gov.tw/>），供民眾查詢藥品電子仿單及藥品外盒標籤，未來更得以電子交換技術，供醫療機構醫令系統、藥局管理系統及外界資訊系統加值使用。

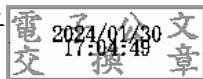


三、本公司為宣導藥品電子仿單/外盒標籤建檔及相關流程，將於113年2月23日（星期五）上午10時舉辦「藥品電子仿單/外盒標籤業者說明會」。

四、請貴會轉知所屬會員與會（每家廠商至多3名），並於113年2月21日（星期三）下午5時前完成報名，議程及報名方式詳如附件；另本次說明會已申請藥事人員（藥師/藥劑生）繼續教育積分，欲申報繼續教育積分者，應注意事項詳如附件。

正本：台灣研發型生技新藥發展協會、台北市西藥商業同業公會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國製藥發展協會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國西藥代理商業同業公會、臺灣製藥工業同業公會、中華民國學名藥協會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會

副本：衛生福利部食品藥物管理署



裝

訂

線